**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek – zmontowanych obwodów drukowanych wg. dostarczonej dokumentacji:

* PCB Motherboard 35 szt
* PCB Connector 35 szt

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Całkowita cena za produkty określone w punkcie 1 powinna zawierać całkowity koszt wraz z opakowaniem ESD (electrostatic discharge -chroniącym przed wyładowaniami elektrostatycznymi) oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

1. **Szczegółowy zakres przedmiotu**

Dokumentacja w postaci poniższych plików produkcyjnych zostanie udostępniona jedynie kontrahentom z po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności :

* 1. Pick Place
  2. NC Drill
  3. Gerber
  4. Bill of Materials

1. **Dodatkowe informacje**
   1. Elementy mają zostać wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją.
   2. Elementy mają zostać wykonane z materiałów wskazanych w BOM’ach (zestawienie konkretnych elementów płytki).
   3. Wszystkie elementy dostarczone do siedziby Zamawiającego mają być umyte, odtłuszczone. Nie mogą zawierać żadnych wgnieceń, pęknięć i innych wad powierzchni lub źle przylutowanych elementów.
   4. Wszystkie elementy mają zostać posegregowane, zapakowane tak, aby nie uszkadzały się w czasie transportu i składowania. Mają zostać dostarczone w paczkach do siedziby Zamawiającego
   5. Elementy zostaną sprawdzone w przygotowanym do tego celu urządzeniu potwierdzenia ich zgodności z załączoną dokumentacją oraz poprawnością działania. W przypadku niezgodności wykonanego elementu z dokumentacją, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu wykonawcy całości zamówienia do sprawdzenia i poprawy elementów.
   6. W przypadku niedostarczenia żądanej ilości elementów lub dostarczenia elementów wykonanych ze złych materiałów Zamawiający zażąda od Wykonawcy wykonania brakujących elementów lub wykonania elementów z właściwych materiałów.